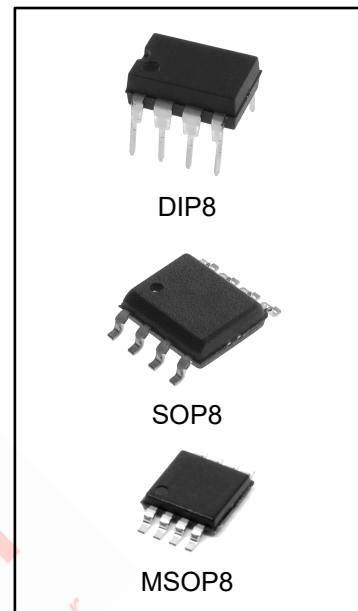


产品特点

- 定时精度高
- 输出驱动能力强
- 温度稳定性好
- 最大工作频率可达 500KHZ 以上
- 可与 TTL 电路兼容
- 封装形式:SOP8、DIP8、MSOP8
- 定时时间可从微秒级到小时级（可通过外接电阻电容精确控制）



产品用途

- 音频脉冲发生器、分频器
- 设备定时，交通灯控制、门禁控制
- 脉宽调制，脉冲相位调制
- 工业控制

产品订购信息

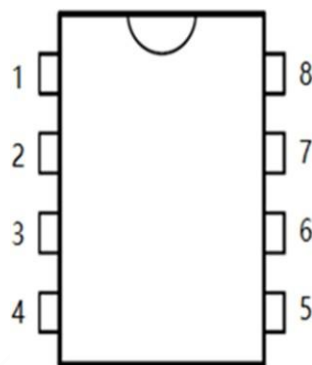
产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
LM555CN	DIP8	LM555C	管装	2000 只/盒
LM555CM/TR	SOP8	LM555C	编带	2500 只/盘
LM555CMM/TR	MSOP8	555C	编带	3000 只/盘
LM555IN	DIP8	LM555I	管装	2000 只/盒
LM555IM/TR	SOP8	LM555I	编带	2500 只/盘
LM555IMM/TR	MSOP8	555I	编带	3000 只/盘

产品说明

LM555 是一款能产生高精度定时脉冲的双极性集成电路。内部包括阈值比较器、触发比较器、RS 触发器、输出电路等四部分电路构成。它可通过外接少量的阻容器件，组成定时触发电路、脉宽调制电路、音频振荡器等等电路。广泛应用于玩具、信号交通、自动化控制等等领域。

封装形式和管脚功能定义

DIP8/SOP8/MSOP8



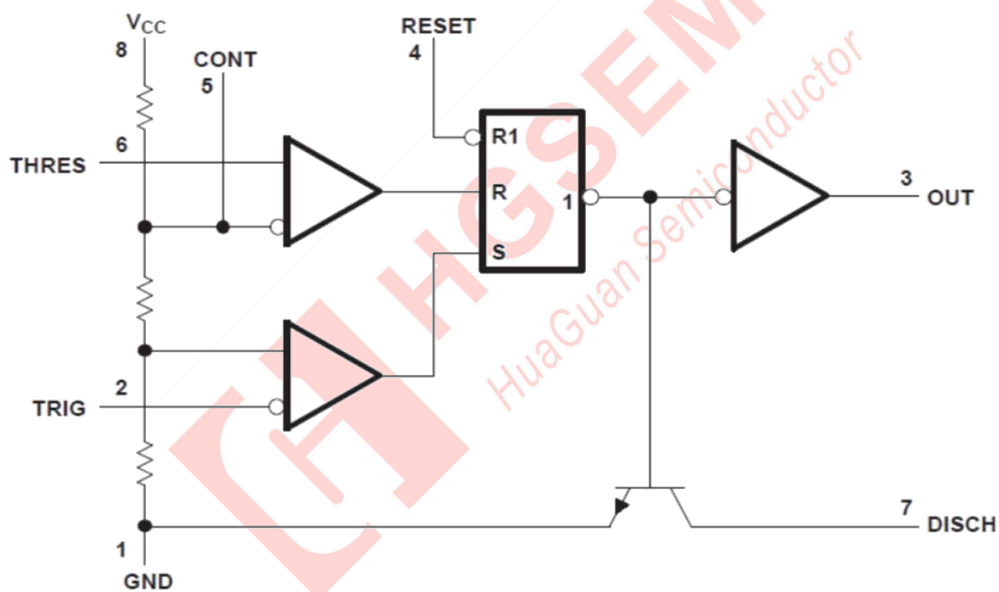
管脚序号	管脚定义	管脚功能描述
1	GND	电源地
2	Trig	触发
3	Output	输出
4	Reset	复位
5	Cont	控制电压
6	Thres	阈值
7	Disch	放电
8	VCC	电源正

极限参数

参数	符号	极限值	单位
电源电压	VCC	18	V
输入电压	VI(thre, trig, cont, reset)	VCC	V
输出电流	Io	±220	mA
耗散功率	PD	400	mW
工作温度 LM555C	TA	0 ~ 70	°C
工作温度 LM555I		-40 ~ 85	°C
储存温度	TS	-65 ~ 150	°C
焊接温度	TW	260, 10s	°C

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

原理框图



推荐电学参数

项目	符号	参数值	单位
电源电压	VCC	4.5 ~ 15	V
最大输入电压	Vth, Vtrig, Vcont, Vreset	VCC	V
输出电流	Io	±200	mA

电学特性 (TA=25°C, 除非特别指定)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
工作电压	V _{CC}		4.5	-	15	V	
工作电流	I _{CC}	V _{CC} =5V, R _L =∞, V _O =V _{OL}	-	3	6	mA	
		V _{CC} =5V, R _L =∞, V _O =V _{OH}	-	1.5	5	mA	
		V _{CC} =15V, R _L =∞, V _O =V _{OL}	-	8	15	mA	
		V _{CC} =15V, R _L =∞, V _O =V _{OH}	-	6	13	mA	
控制端电压	V _{CL}	V _{CC} =15V	-	10.0	11	V	
		V _{CC} =5V	-	3.3	4	V	
阈值电压端电压	V _{TH}	V _{CC} =15V	-	10.0	11.2	V	
		V _{CC} =5V	-	3.3	4.2	V	
阈值电压电流	I _{TH} *note1	V _{CC} =15V, V _{TH} =0V	-	-	250	nA	
触发端电压	V _{TRIG}	V _{CC} =15V	-	5.0	5.6	V	
		V _{CC} =5V	-	1.6	2.2	V	
触发端电流	I _{TRIG}	V _{CC} =15V, V _{TRIG} =0V,	-	-	2	uA	
复位端高电压	V _{RESETH}	V _{CC} =5V	1.5	-	V _{CC}	V	
复位端低电压	V _{RESETL}	V _{CC} =5V	GND	-	0.5	V	
复位端电流	I _{RESET}	V _{RESET} =0.4V, V _{CC} =15V	-	0.13	0.4	mA	
		V _{RESET} =0V, V _{CC} =15V	-	0.3	1.5	mA	
输出低电压	V _{OL}	V _{CC} =15V, I _L =-5mA	-	0.02	0.25	V	
		V _{CC} =15V, I _L =-50mA	-	0.04	0.75		
		V _{CC} =15V, I _L =-100mA	-	2.0	2.5		
		V _{CC} =15V, I _L =-200mA	-	2.8	-		
		V _{CC} =5V, I _L =-5mA	-	0.08	0.35		
		V _{CC} =5V, I _L =-8mA	-	0.15	0.4		
输出高电压	V _{OH}	V _{CC} =15V, I _L =-100mA	12.75	13.3	-	V	
		V _{CC} =15V, I _L =-200mA	-	12.2	-		
		V _{CC} =5V, I _L =-100mA	2.75	3.3	-		
放电管关闭漏电流	I _{dis (off)}	V _O =V _{OH} , V _{dis} = 10V	-	-	100	nA	
放电管饱和电压	V _{dis(sat)}	V _O =V _{OL}	V _{CC} =15V, I _{dis} =15mA	-	140	480	mV
			V _{CC} =5V, I _{dis} =4.5mA	-	100	200	mV
输出上升沿时间	t _R	CL=15pF,	-	80	300	ns	
输出下降沿时间	t _F	CL=15pF	-	50	300	ns	
定时误差 (单稳态)	T _s *note2	RA=2kΩ至	V _{CC} =15V, 初始误差	-	1	-	%
	T _v	100kΩ	随电源电压漂移 (4.5V ~ 15V)	-	0.1	-	%/V
	T _t	C=0.1uF	V _{CC} =15V, 随温度漂移 (0 ~ 60°C)	-	150	-	ppm°C
定时误差 (非稳态)	T _s *note2	RA、	V _{CC} =15V, 初始误差	-	1	-	%
	T _v	RB=1kΩ至	随电源电压漂移 (4.5V ~ 15V)	-	0.1	-	%/V
	T _t	100kΩ C=0.1uF	V _{CC} =15V, 随温度漂移 (0 ~ 60°C)	-	150	-	ppm°C

Notes:

- 在 V_{CC}=15V 下, R_a+R_b 的最大值为 10MΩ; 在 V_{CC}=5V 下, R_a+R_b 的最大值为 3.4MΩ。
- 定时误差定义为测量值与随机样本平均值之间的差。同时, 定时误差受外接电容、电阻的误差影响。

典型应用线路

单稳态:

在单稳态模式下, 当输入电平达到 $1/3 V_{CC}$ 时, 电路触发输出高电平, 并保持 $t=1.1*RA*C$ 时间后, 输出变为低电平。在 t 时间内, 无论输入电平是什么状态, 输出状态不受影响。电路及波形见图 3 和图 4。

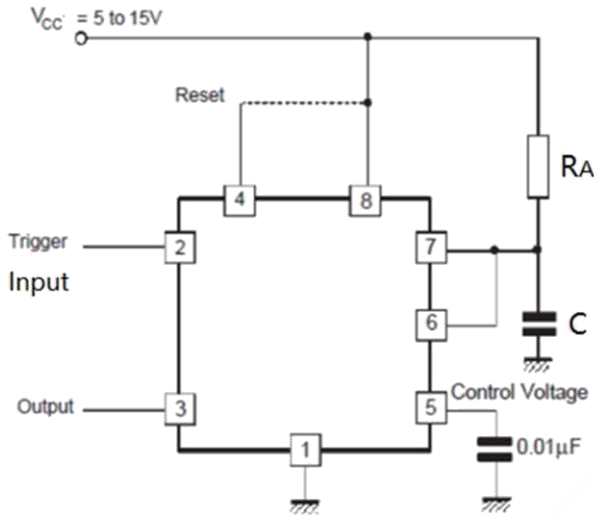


图 3 单稳态电路

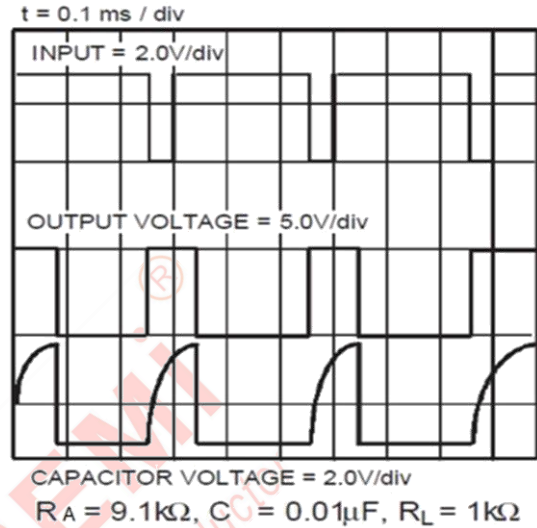


图 4 单稳态波形图

非稳态:

在非稳态模式下, 电路会自动触发, 输出为方波的多谐振荡器。其输出方波频率和占空比, 可通过 RA 、 RB 、 C 大小进行调节。其触发模式、充电和放电时间以及频率与电源电压无关。电路及波形见图 5 和图 6。

输出高电平脉宽 $t_h=0.693*(RA+RB)*C$; 低电平脉宽 $t_l=0.693*RB*C$;

$T=t_h+t_l=0.693(RA+2RB)C$;

频率 $f=1/T=1.44/(RA*C+2RB*C)$;

占空比 $D=t_l/T=RB/(RA+2RB)$ 。

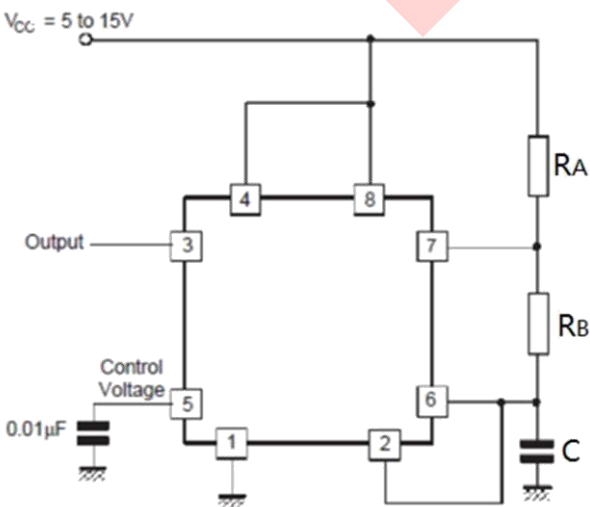


图 5 非稳态电路

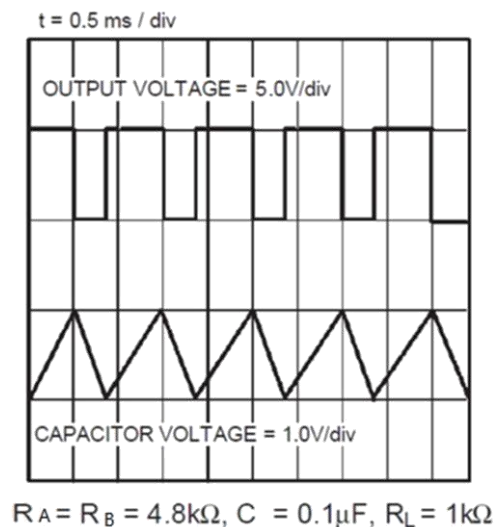


图 6 非稳态波形图

脉宽调制：

当定时器以单稳态模式连接，并由连续脉冲串施加到引脚 2 触发时，输出脉冲宽度可由施加到引脚 5 的信号进行调制。见图 7、图 8。

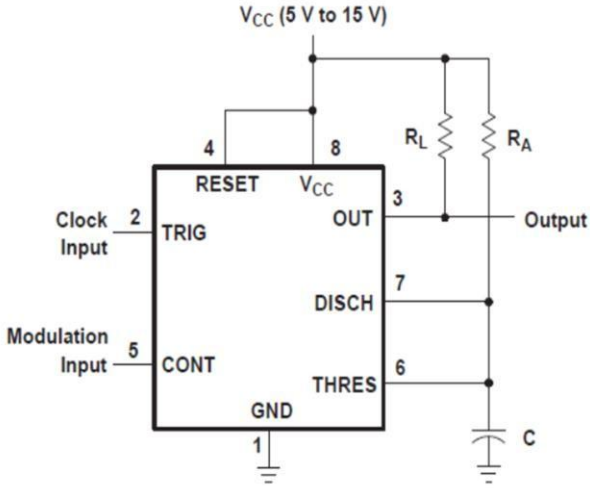


图 7 脉宽调制电路

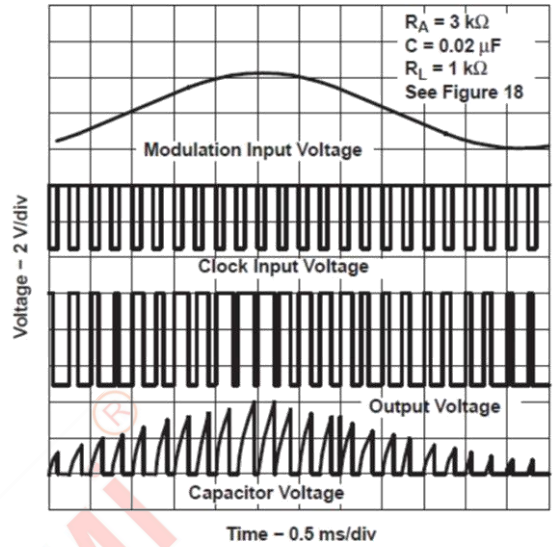


图 8 脉宽调制电路波形图

脉冲位置调制：

当定时器以图 9 方式连接，输出脉冲位置可由施加到引脚 5 的信号进行调制。见图 9、图 10。

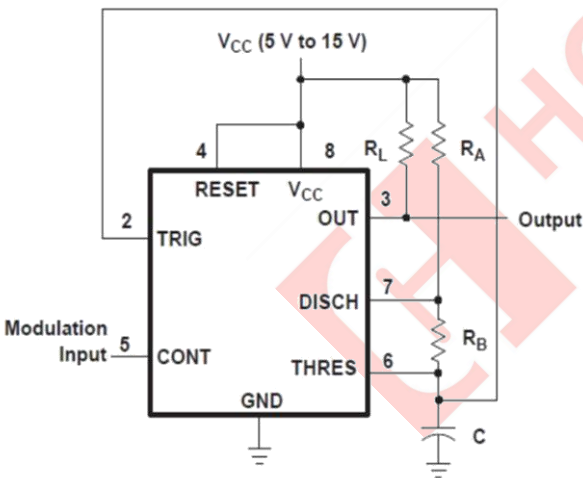


图 9 脉冲位置调制电路

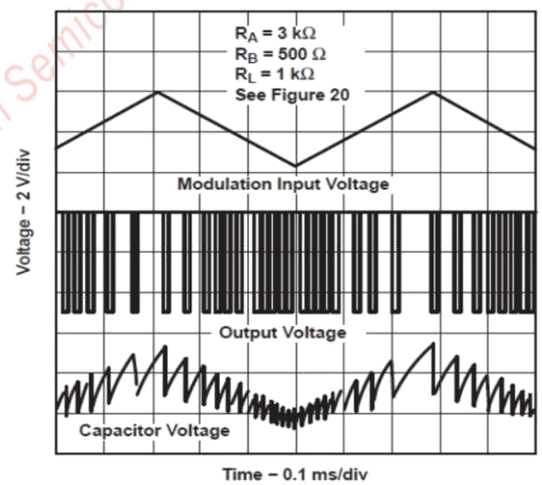
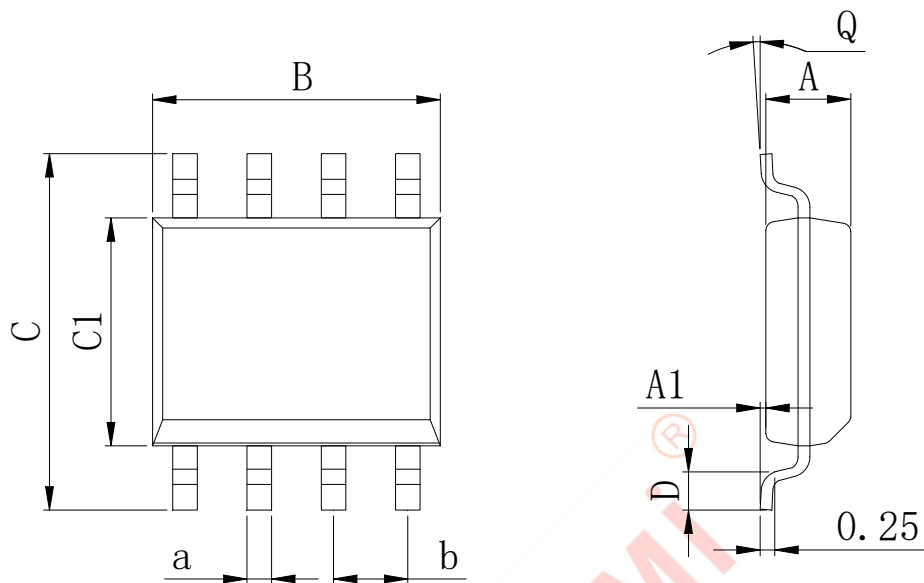


图 10 脉冲位置调制电路波形图

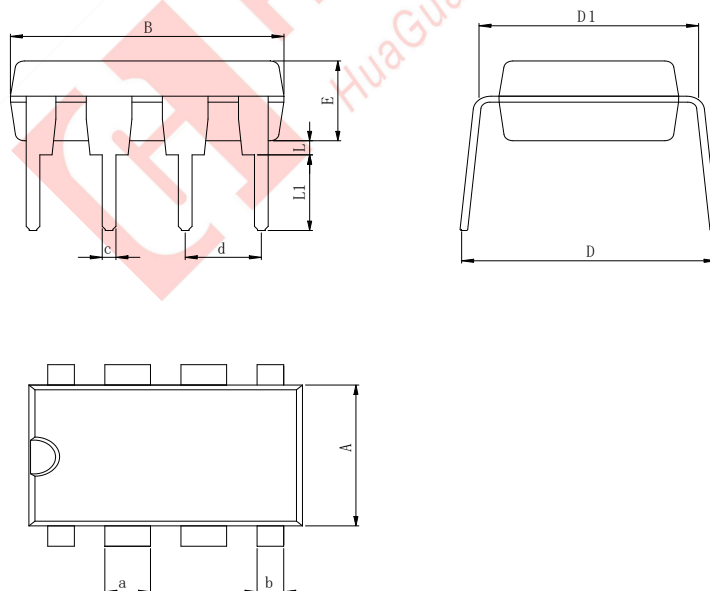
封装外型尺寸

SOP8 (150mil)



Dimensions In Millimeters(SOP8)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

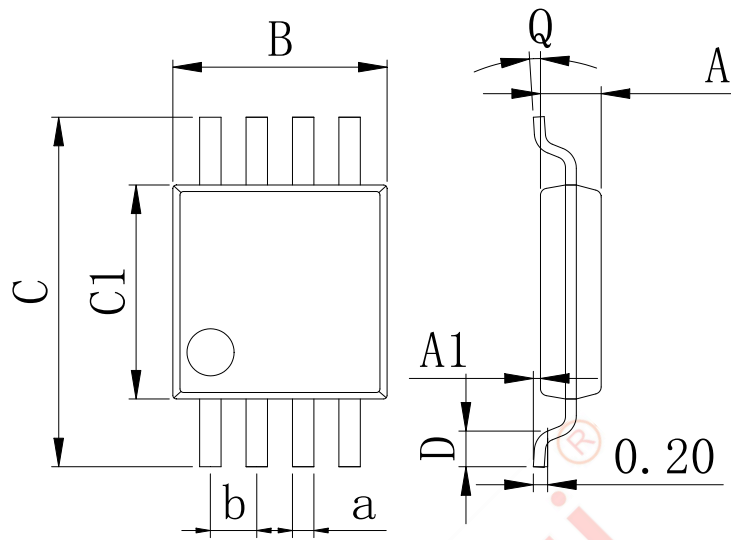
DIP8



Dimensions In Millimeters(DIP8)											
Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	b	c	d
Min:	6.10	9.00	8.40	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	9.50	9.00	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	

封装外型尺寸

MSOP8



Dimensions In Millimeters(MSOP8)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	0.80	0.05	2.90	4.75	2.90	0.35	0°	0.25	0.65 BSC
Max:	0.90	0.20	3.10	5.05	3.10	0.75	8°	0.35	

重要说明:

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。

华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。以上文档资料仅供参考，一切以实物参数为准。

华冠半导体的文档资料，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>HGSEMI\(华冠\)](#)